

有限会社シード精工

シードセイコウ

展示テーマ

環境にやさしく、快適な社会を実現するモノづくり。
創意工夫で、速く精密なモノづくり。

所在地：〒144-0033

大田区東糀谷

6-4-17

OTAテクノCORE 407

T E L : 03-5735-1855

F A X : 03-5735-1856

E-mail : katayama@seedsk.jp

U R L : <http://seedsk.jp>

部署名：代表取締役

担当者：片山 幸博

主要設備

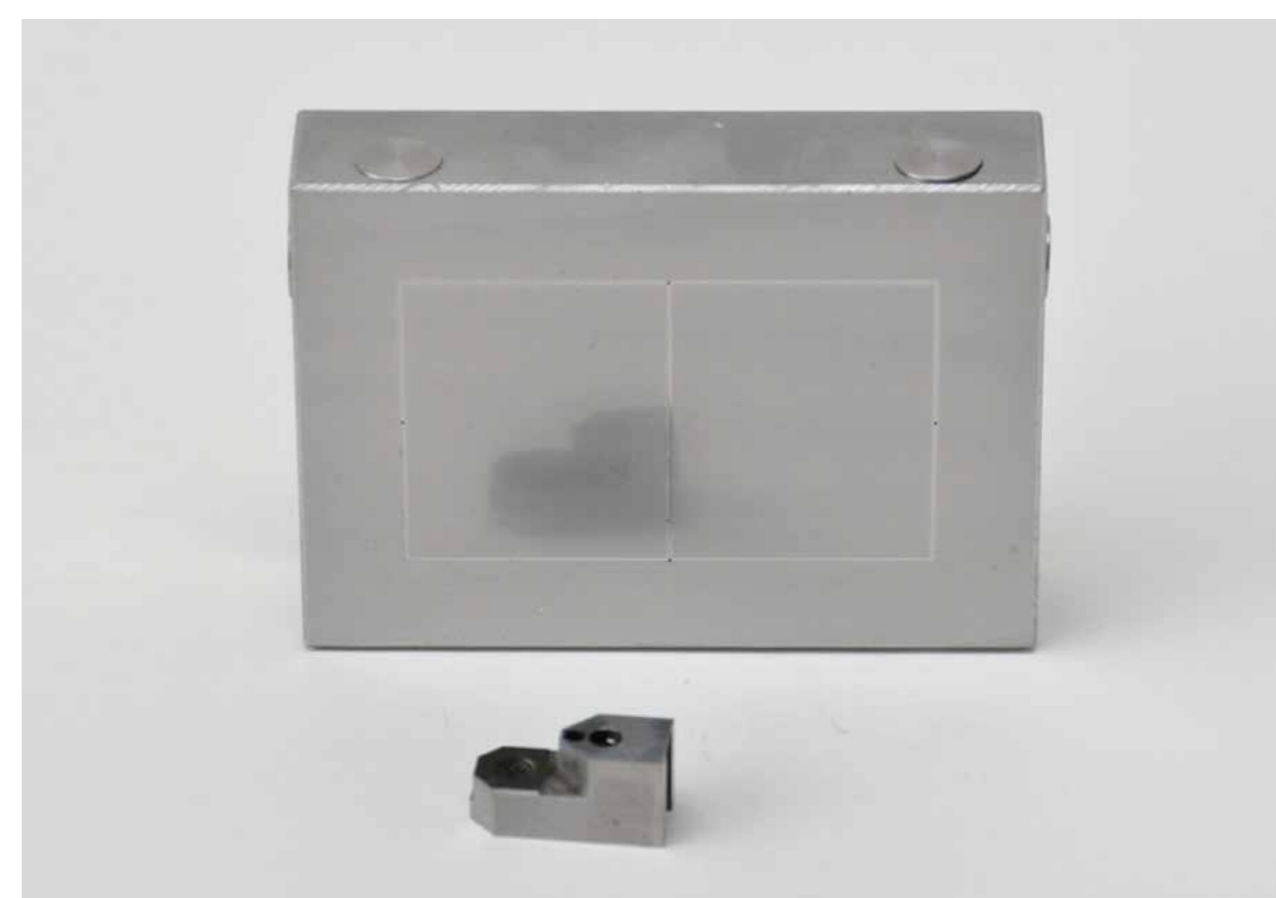
マシニングセンター 3台 NCフライス 1台 ボール盤、タップ盤 3台

2次元3次元CAD,CAM(DXF,IGS,STL)

デジマイクロ(ニコン) 画像処理付測定顕微鏡(ミットヨ) マイクロメーター各種

得意な加工分野

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工
溶接加工 樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工(ワイヤー・形彫) ばね・ワイヤー
フォーミング加工 ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理
塗装 金型製作 MIM(金属粉末射出成型) 3Dプリンター(積層造形法)
鋳造・ダイカスト・ロストワックス 鍛造 各種試作開発 その他加工



■切削加工による金型作製前の試作モデルや研究開発部品の試作

■精密部品の加工 精密マシニング加工・加工治具の作製による量産

■精密複合加工 研磨、形彫り放電、ワイヤーカット等をふくむ複合加工

■特注品 エアーチャック、各種パレット、オーディオ、照明、食品